

達能科技公布 2010 年第三季業績報告

單季營收年成長率167%

營業利益達1.7億元

2010 年 11 月 1 日·桃園訊 — 達能科技股份有限公司 (以下簡稱「達能」或「本公司」·台灣證交所股票代碼:3686) 於 11 日 1 日舉辦 2010 年第三季法人說明會·同時公佈 2010 年第三季業績報告。

重點摘要

- 第三季營收較去年同期成長 167%·達 9.29 億元
- 單季營業毛利率 24%·較去年同期增加 12 個百分點
- 單季營業利益 1.7 億元·較去年同期成長 927%·營業利益率 18%·較去年同期之 5%增加 13 個百分點
- 每股盈餘 0.87 元·較去年同期成長 1640%

經營層報告

「受惠於國內太陽能多晶矽晶圓供應持續吃緊·及太陽能裝置需求熱絡·本公司第三季業績持續正向成長·單季營收較去年同期增加167%·獲利能力亦維持高水準。晶圓二廠於今年九月開始量產·擴產效益將逐月顯現於出貨及營收成長上·年底前兩廠產能維持滿載·訂單已排至明年下半年。」

一、損益資訊

單位:新台幣百萬元	Q3'10	Q2'10	Q3'09	QoQ	YoY
營業收入	929	737	348	26%	167%
毛利率	24%	22%	11%	2%	13%
營業費用	(53)	(54)	(23)	-2%	136%
營業淨利	166	104	16	59%	927%
營業淨利率	18%	14%	5%	4%	13%
稅後淨利	128	124	5	3%	2629%
淨利率	14%	17%	1%	-3%	12%
EBITDA	208	164	30	27%	588%
EBIT	160	117	10	36%	1519%
EPS(NTD)	0.87	0.88	0.05	-1.1%	1640%

前三季EPS為NT2.25元

受惠於出貨增加、單價上揚等有利因素，第三季營收達 9.29 億元，較前一季成長 26%，顯現德國 2011 年再度調降電價補貼造成之搶建效應。前三季累計營收 22.8 億元，年成長率達 159%。

第三季營業毛利 2.2 億元，較前一季的 1.6 億元，增加 37.5%。受到新產能開出帶來的規模效益，營業毛利率達 24%，創歷年來之新高。前三季累計營業毛利 5.2 億元，較去年同期增加 1280%。累計前三季營業毛利率 23%，較去年同期增加 28 個百分點。

由於費用控制得宜，第三季營業利益較前一季成長 59%至 1.7 億元，營業利益率 18%。前三季累計營業利益 3.7 億元，較去年同期成長 4276%，累計營業利益率 16%。

第三季稅後純益 1.3 億元，較前一季增加 3%。稅後純益率 14%，每股盈餘 0.87 元。前三季累計稅後純益 3.3 億元，較去年同期增加 3803%。稅後純益率為 15%，每股盈餘 2.25 元。

二、資產負債

單位:新台幣百萬元	Q3'10	Q2'10	Q3'09	
現金及約當現金	1,137	699	282	截至第三季底，達能科技帳上計有現金及約當現金 11 億元。長期短期銀行借款為 7.1 億元。
應收帳款	209	196	84	
存貨	277	202	148	
固定資產淨額	2,720	2,041	1,152	
短期借款	141	151	484	第三季底應收帳款較前季微幅增加，主要因銷售增加所致。
長期借款	564	618	0	
負債總額	1,611	1,387	638	
股東權益	2,987	2,019	1,229	第三季底存貨較前一季增加，係因預期第四季產能及需求持續上揚，因此增加備料。
總資產	4,598	3,406	1,868	

三、營運分析

單位：%	3Q10	2Q10	3Q09
獲利能力			
營業毛利率*	24%	22%	11%
稅後純益率*	14%	17%	1%
總資產報酬率	10%	8%	-6%
股東權益報酬率	15%	12%	-11%
償債能力			
負債佔資產比率	35%	41%	34%
流動比率	172%	168%	98%
速動比率	135%	131%	64%
經營能力			
應收帳款週轉率(次)	22	20	27
平均收現天數(天)	17	18	14
存貨週轉率(次)	12	13	7
平均銷貨天數(天)	31	29	51

*係第三季單季數字

總資產報酬率、股東權益報酬率分別為 10%、15%，均較前一季成長。

負債比率維持平穩，比前一季減少 6 個百分點。

流動比率及速動比率皆比前一季增加四個百分點。

四、現金流量

單位:新台幣百萬元	Q3'10	Q2'10	Q3'09
營業活動淨現金流入	133	274	9
本期淨利	128	124	5
折舊及攤提費用	49	46	20
其他	(44)	104	(16)
投資活動之淨現金流出	(472)	(366)	7
購置固定資產	(498)	(399)	(118)
其他	26	33	125
融資活動之淨現金流入(出)	777	302	7
銀行借款	(66)	212	(99)
現金增資	840	90	162
其他	3	0	(56)
本期現金及約當現金增加(減少)	438	210	23
期初現金及約當現金餘額	699	489	259
期末現金及約當現金餘額	1,137	699	282

第三季來自營業活動的淨現金流入為 1.3 億元，較去年同期成長 1378%。

累計今年前三季之資本支出共計 11.4 億元，主要為擴充新產能。

五、產能進程

單位:MW	3Q10	4Q10	1Q11
晶圓一廠	120	120	120
晶圓二廠	80	90	200
合計	200	210	320

晶圓一廠年產能 120 MW，年底前持續滿載。晶圓二廠第一期設計產能為 200 MW，其中的 80 MW 已於 Q3 開出，明年三月產能將進一步擴建完成至 200 MW。

投資人活動

第三季法人說明會 – 2010 年 11 月 1 日

時間： 2:30 p.m. (台北時間)
地點： 台北市松仁路 101 號
群益金融大樓 13 樓

聯絡人

代理發言人:吳育宜財務長

發言人電郵: pr@danentech.com

<http://www.danentech.com/ir.html>

電話：+886 3 4738788

傳真：+886 3 4738368

關於達能

達能科技股份有限公司於 2007 年 11 月正式成立，為擁有專業技術的太陽能矽晶圓製造廠，主要生產太陽能光電產業使用的太陽能多晶矽錠(silicon ingot)、太陽能多晶矽晶片(wafer)以及提供客製化產品的專業代工服務。達能科技現有 410 位員工，由來自於國際級半導體大廠、金融業及太陽能相關產業的專業經理人及技術團隊所組成，在短時間內迅速建置第一座產能 120 MW 的矽晶圓製造廠，並積極擴建二廠，初期產能已於 2010 年 9 月順利量產。截至目前，達能科技已順利取得數家國際太陽能電池大廠認證，未來期以成本優勢、客製化彈性及產品多樣性，成為台灣太陽能矽晶圓專業製造之領導廠商。